PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-094863

(43) Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

GO1N 37/00

(21)Application number : 09-267725

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

12.09.1997

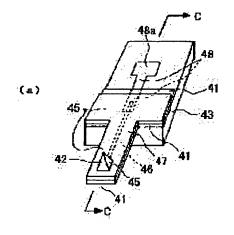
(72)Inventor: SUZUKI YOSHIHIKO

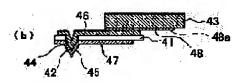
HARA SHINYA

(54) CANTILEVER AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance measuring precision and resolution of temperature distribution and heat conductivity distribution, protrude a probe and a support for a flexible plate in the contrary direction, heighten a resonant frequency and enable fast scanning. SOLUTION: A cantilever is provided with a flexible plate 41, a probe 42 protruded on the lower face of the edge side area of the flexible plate 41, and a support 43 composed of insulation material joined on the upper face of the base end side area of the flexible plate 41. A thermocouple composed of metal films 44, 45 is provided on the probe 42. The metal film 44 continues from the part of the thermocouple, and is formed on the face of the side of the support 43 of the flexible plate 41. The metal plate 45 continues from the part of the thermocouple, and is formed on the face of the side of the probe 41 of the flexible plate 41.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-94863

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

(51) Int.Cl.⁸

G01N 37/00

識別記号

FΙ

G01N 37/00

G

審査請求 未請求 請求項の数13 FD (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平9-267725

(22)出願日

平成9年(1997)9月12日

(71)出顧人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 鈴木 美彦

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン本社内

(72) 発明者 原 信也

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン本社内

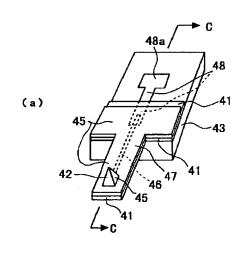
(74)代理人 弁理士 四宮 通

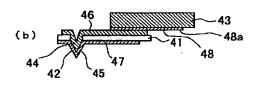
(54) 【発明の名称】 カンチレバー及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能を高める。探針及び支持体を可撓性プレートに対して反対方向に突出させ、共振周波数を高めて高速走査を可能とする。

【解決手段】 カンチレバーは、可撓性プレート41と、該可撓性プレート41の先端側領域の下面に突設された探針42と、可撓性プレート41の基端側領域の上面に接合された絶縁材料からなる支持体43とを備える。探針42に、金属膜44,45の接合からなる熱電対が設けられる。金属膜44は、熱電対の部分から連続して可撓性プレート41の支持体43側の面に形成される。金属膜45は、熱電対の部分から連続して可撓性プレート41の探針41側の面に形成される。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁材料からなる可撓性プレートと、 該可撓性プレートの先端側領域の一方側の面に突設され た探針と

前記可撓性プレートの基端側領域の他方側の面に接合された支持体と、

を備え、

前記探針に、第1の金属材料と第2の金属材料との接合からなる熱電対が設けられ、

前記第1の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前 記可撓性プレートの前記支持体側の面に形成され、

前記可撓性プレートの前記支持体側の面には、前記第1 の金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域に延在する第1の配線用導電膜が形成されたことを特 徴とするカンチレバー。

【請求項2】 前記支持体が導電材料からなり、

前記第1の配線用導電膜と前記支持体とが電気的に接続 されるように、前記可撓性プレートと前記支持体とが接 合され、

前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前 記可撓性プレートの前記探針側の面に形成され、

前記可撓性プレートの前記探針側の面には、前記第2の 金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域 に延在する第2の配線用導電膜が、形成されたことを特 徴とする請求項1記載のカンチレバー。

【請求項3】 前記支持体が絶縁材料からなり、

前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第1の外部接続用導電体の一部が前記第1の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在され、

前記第1の外部接続用導電体の他の一部が外部に導出され

前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前 記可撓性プレートの前記探針側の面に形成され、

前記可撓性プレートの前記探針側の面には、前記第2の 金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域 に延在する第2の配線用導電膜が、形成されたことを特 徴とする請求項1記載のカンチレバー。

【請求項4】 前記第1の外部接続用導電体は、前記支持体の前記可撓性プレート側の面に、前記可撓性プレートと重なる領域から前記可撓性プレートと重ならない領域にかけて形成された配線用導電膜であることを特徴とする請求項3記載のカンチレバー。

【請求項5】 前記支持体が絶縁材料からなり、

前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第1の外部接続用導電体の一部が前記第1の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在され、

前記第1の外部接続用導電体の他の一部が外部に導出され、

前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前 記可撓性プレートの前記支持体側の面に形成され、 前記可撓性プレートの前記支持体側の面には、前記第2 の金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域に延在する第2の配線用導電膜が形成され、

前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第2の外部接続用導電体の一部が前記第2の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在され、

前記第2の外部接続用導電体の他の一部が外部に導出されたことを特徴とする請求項1記載のカンチレバー。

【請求項6】 前記第1及び第2の外部接続用導電体の各々は、前記支持体の前記可撓性プレート側の面に、前記可撓性プレートと重なる領域から前記可撓性プレートと重ならない領域にかけて形成された配線用導電膜であることを特徴とする請求項5記載のカンチレバー。

【請求項7】 前記支持体が可動イオンを含むガラス部材からなり、前記可撓性プレートと前記支持体とが陽極接合により接合されたことを特徴とする請求項1、3乃至6のいずれかに記載のカンチレバー。

【請求項8】 請求項4記載のカンチレバーを製造する 方法であって、

基板と該基板表面に形成された薄膜と第1の金属膜とを有する構造体であって、前記薄膜が前記可撓性プレートの形状に合わせてパターニングされるとともに前記探針に対応する位置に開口を有し、前記基板が前記薄膜の前記開口下に前記探針の形状を転写するための凹部を有し、前記第1の金属膜が前記凹部を覆う領域に形成されるようにはに整領域のと前記薄膜とに延むして前記第1の

るとともに該領域から前記薄膜上に延在して前記第1の 配線用導電膜の形状に合わせてパターニングされた、構 造体を用意する工程と、

下面に前記第1の外部配線用導電体の形状に合わせてパターニングされた第2の金属膜が形成された絶縁部材を 用意する工程と、

前記第1の金属膜の一部と前記第2の金属膜の一部とが 重なって接触するように前記構造体と前記絶縁部材とを 位置合わせして、前記絶縁部材の下面を前記薄膜の上面 に接合する工程と、

前記基板を除去する工程と、

前記基板の除去後に残った構造体における前記基板が存 在していた側の所定領域に、第3の金属膜を形成する工 程と、

を備えたことを特徴とするカンチレバーの製造方法。

【請求項9】 前記構造体を用意する前記工程は、前記基板表面に薄膜を形成する工程と、該薄膜に前記開口を形成する工程と、当該開口から露出した前記基板の部分をエッチングして前記基板における当該開口下に前記凹部としてのトレンチを形成する工程と、前記凹部を覆う前記領域に位置するとともに当該領域から前記薄膜上に延在するように前記第1の配線用導電膜の形状に合わせてパターニングされた前記第1の金属膜を形成する工程と、を有することを特徴とする請求項8記載のカンチレバーの製造方法。

【請求項10】 請求項6記載のカンチレバーを製造する方法であって、

基板と該基板表面に形成された薄膜と第1及び第2の金属膜とを有する構造体であって、前記薄膜が前記可撓性プレートの形状に合わせてパターニングされるとともに前記探針に対応する位置に開口を有し、前記基板が前記薄膜の前記開口下に前記探針の形状を転写するための凹部を有し、前記第1の金属膜が前記凹部を覆う領域に形成されるとともに該領域から前記薄膜上に延在して前記第1の配線用導電膜の形状に合わせてパターニングされ、前記第2の金属膜が前記凹部において前記第1の金属膜と重なるように形成されるとともに当該重なり領域から前記薄膜上に延在して前記第2の配線用導電膜の形状に合わせてパターニングされた、構造体を用意する工程と、

下面に前記第1及び第2の外部配線用導電体の形状にそれぞれ合わせてパターニングされた第3及び第4の金属膜が形成された絶縁部材を用意する工程と、

前記第1の金属膜の一部と前記第3の金属膜の一部とが 重なって接触するとともに前記第2の金属膜の一部と前 記第4の金属膜の一部とが重なって接触するように前記 構造体と前記絶縁部材とを位置合わせして、前記絶縁部 材の下面を前記薄膜の上面に接合する工程と、

前記基板を除去する工程と、

を備えたことを特徴とするカンチレバーの製造方法。

【請求項11】 前記構造体を用意する前記工程は、前 記基板表面に薄膜を形成する工程と、該薄膜に前記開口 を形成する工程と、当該開口から露出した前記基板の部 分をエッチングして前記基板における当該開口下に前記 凹部としてのトレンチを形成する工程と、前記凹部を覆 う前記領域に位置するとともに当該領域から前記薄膜上 に延在するように前記第1の配線用導電膜の形状に合わ せてパターニングされた前記第1の金属膜を形成するエ 程と、前記凹部を覆う前記領域に位置するとともに当該 領域から前記薄膜上に延在するように前記第1の配線用 導電膜の形状に合わせてパターニングされた前記第1の 金属膜を形成する工程と、前記凹部において前記第1の 金属膜と重なるように位置するとともに当該重なり領域 から前記薄膜上に延在するように前記第2の配線用導電 膜の形状に合わせてパターニングされた前記第2の金属 膜を形成する工程と、を有することを特徴とする請求項 10記載のカンチレバーの製造方法。

【請求項12】 前記構造体を用意する前記工程は、前記トレンチを形成する前記工程の後であって前記第1の 金属膜を形成する前記工程の前に、前記基板の前記トレンチの内壁を熱酸化により急峻化させる工程を有することを特徴とする請求項9又は11記載のカンチレバーの 製造方法。

【請求項13】 前記絶縁部材が可動イオンを含むガラス部材からなり、前記接合する工程は、前記絶縁部材の

下面を前記薄膜の上面に陽極接合する工程であることを 特徴とする請求項8乃至12のいずれかに記載のカンチ レバーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、走査型プローブ顕 微鏡に用いられるカンチレバー及びその製造方法に関す るものであり、特に走査型熱計測顕微鏡に好適なカンチ レバー及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、探針と試料間の物理化学的相互作用を用いた走査型プローブ顕微鏡が活発に研究されている。特に、試料表面の温度分布や熱伝導率分布を計測する走査型熱計測顕微鏡(STI: Scanning Thermal lemager)は、半導体の動作解析技術、あるいは材料の熱的特性の解析技術として有望視されている顕微鏡である。この顕微鏡では、薄膜材料で形成される微小なバネカを有するカンチレバーを用いて、該カンチレバーの先端側領域に突設された探針と試料表面との間に生ずる相互作用カによる該カンチレバーの撓み変化から試料の凹凸像を、そして該カンチレバーの探針に設けられ異種金属接合からなる熱電対で計測した温度により発生した熱起電カから試料の温度分布あるいは熱伝導率分布を、同時にイメージングしている。

【0003】この走査型熱計測顕微鏡で用いられている 従来のカンチレバーの一例を、図7に示す。図7(a) はこの従来のカンチレバーを示す概略斜視図、図7

(b)は図7(a)中のA-A線に沿った概略断面図で ある。

【0004】この従来のカンチレバーは、絶縁材料とし ての窒化珪素膜からなる可撓性プレート1と、該可撓性 プレート1の先端側領域の下面に突設された探針2と、 可撓性プレート1の基端側領域の下面に接合された支持 体3とを備えている。したがって、探針2及び支持体3 は、可撓性プレート1に対して同じ方向に突出してい る。探針2は互いに異なる種類の金属膜13.14で構 成されており、当該探針2における金属膜13,14の 接合が熱電対を構成している。金属膜13は、可撓性プ レート1において探針2に対応する部分に形成された開 口から下方に突出している。支持体3は、シリコン層1 0と、該シリコン層10の下面に形成された窒化珪素膜 12とから構成されている。可撓性プレート1の上面に は、探針2の熱電対の部分から連続した金属膜13から なる配線用導電膜4が、前記基端側領域にかけて形成さ れている。また、可撓性プレート1の基端側領域上に は、配線用導電膜4と連続した金属膜13からなる外部 との電気的接続のための電極パターン (パッド部) 5が 形成されている。金属膜14は、可撓性プレート1、該 可撓性プレート1の前記開口から突出した金属膜13、 支持体3の下面の全体に形成されている。

【0005】図7に示すカンチレパーは、次のような方法により製造される。図8は、図7に示すカンチレパーの製造工程の一例を示す概略断面図である。

【0006】まず、(100) 面方位のシリコン基板1 0を用意し、該基板 10の両面に可撓性プレート1の材 料となる窒化珪素膜11,12を成膜する。次に、リソ グラフィー法及びドライエッチング法を用いて上面の窒 化珪素膜11をパターニングすることによって、窒化珪 素膜11の所定箇所に、基板10の表面を露出させる四 角形状の開口11aを形成する。その後、開口11aか ら露出した基板10の部分を湿式エッチングにより異方 性エッチングし、基板10に開口11a下に四角錐状の トレンチ10aを形成する(図8(a))。次に、図8 (a) に示す状態の基板上における、該トレンチ10a を覆う部分領域、前記配線用導電膜4に相当する領域及 び前記電極パターン5に相当する領域に、金属膜13を リフトオフ法によりパターニングする(図8(b))。 【0007】次に、リソグラフィー法及びドライエッチ ング法を用いて、上面の窒化珪素膜11を可撓性プレー ト1の形状に合わせてパターニングするとともに、下面 の窒化珪素膜12を支持体3の形状に合わせてパターニ ングする(図8(c))。最後に、図8(c)に示す状 態の基板をKOH水溶液に浸漬して、露出した基板10 のシリコン部を溶出して除去する(図8(d))。 最後 に、図8(d)に示す状態の構造体の下面の全体に前記 金属膜13と異なる材料の金属膜14を成膜する(図8 (e))。これにより、図7に示すカンチレバーが完成 する。なお、この製造方法によれば、窒化珪素膜11が 可撓性プレート1を構成し、残った基板10及び窒化珪 素膜12が支持体3を構成する。

【0008】また、走査型熱計測顕微鏡で用いられている従来のカンチレパーの他の例を、図9に示す。図9 (a)はこの従来のカンチレパーを示す概略断面図、図9(b)は図9(a)中のB-B矢視概略平面図である。

【0009】この従来のカンチレバーは、市販されている原子間力顕微鏡用カンチレバーを用いて構成されている。すなわち、当該原子間力顕微鏡用カンチレバーは、窒化珪素膜で一体に構成された可撓性プレート101の先端側領域の下面に突設されている。)と、可撓性プレート1の名端側領域の下面に接合されたガラス部材からなる支持体103とから構成されている。そして、図9に示す従来のカンチレバーは、当該原子間力顕微鏡用カンチレバーの探針102側の面に、図9(b)に示すように異なる種類の金属膜104,105が部分的に形成され、探針102の箇所を含むかなり広い菱形の領域において金属膜104,105が互いに重なって接合されており、当該重なり部分が熱電対を構成している。したがって、図9に示すカンチレバーの探針106は、前記原

子間力顕微鏡用カンチレパーの窒化珪素のみからなる探針102と、当該探針102下面に形成された部分の互いに重なった金属膜104,105とから構成されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】前記図7に示す従来のカンチレバー及び図9に示す従来のカンチレバーによれば、前述したように、探針に熱電対が設けられているため、試料の凹凸像と試料の温度分布あるいは熱伝導率分布とを同時に得ることが可能であるが、以下に述べるように、前述した従来のカンチレバーはいずれも一長一短であった。

【0011】図7に示すカンチレバーでは、前述した説明からわかるように、熱電対の大きさ及び位置が前述した基板10上に形成された窒化珪素膜11の開口11aの大きさ及び位置で決まることになる。当該開口11aの大きさ及び位置で決まることになる。当該開口11aの大きさ及び付置を用いて形成することができる。このため、前記開口11aの大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができるとともに、開口11aの面積を小さくすることが可能である。したがって、熱電対の大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができるとともに、熱電対の面積を小さくすることができる。その結果、図7に示すカンチレバーでは、試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能が高くなっていた。

【0012】しかし、図7に示すカンチレパーでは、探 針2及び支持体3が可撓性プレート1に対して同じ方向 に突出しているので、次のような不都合が生じていた。 図10(a)は、図7に示すカンチレバーにより試料3 0の表面を計測している様子を模式的に示す概略断面図 である。図10(a)に示すように、計測時に可撓性プ レート1の先端側領域に設けられた探針2を試料30の 表面に接触又は近接させる必要があるが、この時、図フ に示すカンチレパーでは、探針2及び支持体3が可撓性 プレート1に対して同じ方向に突出しているので、支持 体3の前方の角部が試料30に当たり易く、また、これ を避けるためには可撓性プレート1における支持体3が 接合されていない部分(すなわち、レバー部)を比較的 長くせざるを得ないという欠点を有していた。周知のよ うに、走査型プローブ顕微鏡では、高速走査を実現する ためにはカンチレバーの共振周波数が高いことが望まれ るが、前述したようにレバー部を長くせざるを得ないこ とから、走査速度を例えば従来の50分の1程度と遅く せざるを得ないという問題が生じていた。

【0013】これに対し、図9に示すカンチレバーでは、探針106及び支持体103が可撓性プレート101に対して反対方向に突出しているので、図10(b)に示すように、計測時に支持体103の角部が試料30に当たるようなことはなく、可撓性プレート101にお

ける支持体24が接合されていない部分(すなわち、レバー部)を短くして当該カンチレバーの共振周波数を高くすることができ、高速走査を実現することができる。 図10(b)は、図9に示すカンチレバーにより試料3 0の表面を計測している様子を模式的に示す概略断面図である。

【0014】しかし、図9に示すカンチレバーでは、原子間カ顕微鏡用カンチレバーの探針側の面に金属膜104,105の形成は、マスク蒸着等によって行わざるを得ない。このため、金属膜104,105の重なり部分(すなわち、熱電対)の大きさ及び位置をさほど精度良く形成することができないとともに、当該熱電対の面積は大きくならざるを得ない。このため、図9に示すカンチレバーでは、試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能が低下していた。

【0015】本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、熱電対の大きさ及び位置の精度を高めて試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能を高めることができること、及び、探針及び支持体が可撓性プレートに対して反対方向に突出することにより共振周波数を高めることができ高速走査を可能とすること、という条件を同時に満たすことができるカンチレバー、並びにその製造方法を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために本発明の第1の態様によるカンチレバーは、絶縁材料からなる可撓性プレートと、該可撓性プレートの先端側領域の一方側の面に突設された探針と、前記可撓性プレートの基端側領域の他方側の面に接合された支持体と、を備え、前記探針に、第1の金属材料と第2の金属材料との接合からなる熱電対が設けられ、前記第1の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前記可撓性プレートの前記支持体側の面に形成され、前記可撓性プレートの前記支持体側の面には、前記第1の金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域に延在する第1の配線用導電膜が形成されたものである。

【0017】前記第1の配線用導電膜は、前記第1の金属材料がそのまま延びたものであってもよいし、前記第1の金属材料とは異なる材料で構成してもよいし、複数の膜を順次継ぎ足したようなものでもよいし、複数層からなる膜でもよい。

【0018】この第1の態様によれば、熱電対を構成する第1の金属材料が熱電対の部分から連続して前記可撓性プレートの前記支持体側の面(すなわち、探針と反対側の面)に形成されているので、製造時に、製造途中で用いられ最後に除去される基板を除去する前に、第1の金属材料を形成することができる。したがって、第1の金属材料の膜形成に際し、リフトオフ法などの露光装置を用いた精度の良い膜形成技術を採用することができ

る。このため、前記第1の態様によれば、熱電対の大き さ及び位置を極めて精度良く形成することができるとと もに、熱電対の面積を小さくすることができ、ひいて は、試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及 び分解能を高めることができる。

【0019】また、前記第1の態様によるカンチレバーでは、探針が可撓性プレートの一方側の面に突設され、支持体が可撓性プレートの他方側の面に接合されており、探針及び支持体が可撓性プレートに対して反対方向に突出している。したがって、計測時に支持体の角部が試料に当たるようなことはなく、可撓性プレーにおける支持体が接合されていない部分(すなわち、レバー部)を短くして当該カンチレバーの共振周波数を高くすることができ、高速走査を実現することができる。

【0020】本発明の第2の態様によるカンチレバーは、前記第1の態様によるカンチレバーにおいて、前記支持体が導電材料からなり、前記第1の配線用導電膜と前記支持体とが電気的に接続されるように、前記可撓性プレートと前記支持体とが接合され、前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前記可撓性プレートの前記探針側の面に形成され、前記可撓性プレートの前記探針側の面には、前記第2の金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域に延在する第2の配線用導電膜が、形成されたものである。

【 O O 2 1 】 前記第2の配線用導電膜は、前記第2の金属材料がそのまま延びたものであってもよいし、前記第2の金属材料とは異なる材料で構成してもよいし、複数の膜を順次継ぎ足したようなものでもよいし、複数層からなる膜でもよい。

【0022】この第2の態様は、前記第1の態様の具体 例であり、第2の金属材料を可撓性プレートに対して第 1の金属材料と反対側に形成し、さらに支持体として導 電材料からなるものを用いた例である。熱電対の第1の 金属材料側は第1の配線用導電膜及び支持体自体を介し て外部に接続可能であり、熱電対の第2の金属材料側は 第2の配線用導電膜を介して外部に接続可能である。な お、第2の金属材料は、可撓性プレートの探針側に形成 されることから、マスク蒸着等により成膜され、それ自 身の大きさ及び位置はさほど精度良く形成することはで きないが、可撓性プレートに形成した開口を介して第1 の金属材料と第2の金属材料とが接合されるようにする ことにより、前述した図フに示す従来のカンチレパーと 同様に、熱電対の熱電対の大きさ及び位置を極めて精度 良く形成することができるとともに、熱電対の面積を小 さくすることができる。

【0023】本発明の第3の態様によるカンチレバーは、前記第1の態様によるカンチレバーにおいて、前記支持体が絶縁材料からなり、前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第1の外部接続用導電体の一部が前記第1の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在

され、前記第1の外部接続用導電体の他の一部が外部に 導出され、前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から 連続して前記可撓性プレートの前記探針側の面に形成され、前記可撓性プレートの前記探針側の面には、前記基 端側領域に延在する第2の配線用導電膜が、形成された ものである。

【0024】前記第2の配線用導電膜は、前記第2の金属材料がそのまま延びたものであってもよいし、前記第2の金属材料とは異なる材料で構成してもよいし、複数層の膜を順次継ぎ足したようなものでもよいし、複数層からなる膜でもよい。

【0025】この第3の態様は、前記第1の態様の具体 例であり、第2の金属材料を可撓性プレートに対して第 1の金属材料と反対側に形成し、さらに支持体として絶 縁材料からなるものを用いた例である。熱電対の第1の 金属材料側は第1の配線用導電膜及び第1の外部接続用 導電体を介して外部に接続可能であり、熱電対の第2の 金属材料側は第2の配線用導電膜を介して外部に接続可 能である。なお、第2の金属材料は、可撓性プレートの 探針側に形成されることから、マスク蒸着等により成膜 され、それ自身の大きさ及び位置はさほど精度良く形成 することはできないが、可撓性プレートに形成した開口 を介して第1の金属材料と第2の金属材料とが接合され るようにすることにより、前述した図フに示す従来のカ ンチレバーと同様に、熱電対の熱電対の大きさ及び位置 を極めて精度良く形成することができるとともに、熱電 対の面積を小さくすることができる。

【0026】本発明の第4の態様によるカンチレバーは、前記第3の態様によるカンチレバーにおいて、前記第1の外部接続用導電体は、前記支持体の前記可撓性プレート側の面に、前記可撓性プレートと重なる領域から前記可撓性プレートと重ならない領域にかけて形成された配線用導電膜であるものである。

【0027】前記第3の態様においては、第1の外部接続用導電体は例えば金属箔や金属線などの導電体であってもよいが、前記第4の態様のように、第1の外部接続用導電体として、支持体の面に形成された配線用導電膜を用いれば、例えば、後述する第8の態様による製造方法のような半導体製造技術を利用したバッチプロセスを用いて当該カンチレバーを量産することができ、当該カンチレバーを安価に提供することができる。

【0028】本発明の第5の態様によるカンチレバーは、前記第1の態様によるカンチレバーにおいて、前記支持体が絶縁材料からなり、前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第1の外部接続用導電体の一部が前記第1の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在され、前記第1の外部接続用導電体の他の一部が外部に導出され、前記第2の金属材料が前記熱電対の部分から連続して前記可撓性プレートの前記支持体側の面に形成され、前記可撓性プレートの前記支持体側の面には、前

記第2の金属材料と電気的に接続されるとともに前記基端側領域に延在する第2の配線用導電膜が形成され、前記可撓性プレートと前記支持体との間には、第2の外部接続用導電体の一部が前記第2の配線用導電膜と電気的に接続されるように介在され、前記第2の外部接続用導電体の他の一部が外部に導出されたものである。

【 O O 2 9 】前記第2の配線用導電膜は、前記第2の金属材料がそのまま延びたものであってもよいし、前記第2 の金属材料とは異なる材料で構成してもよいし、複数の膜を順次継ぎ足したようなものでもよいし、複数層からなる膜でもよい。

【0030】この第5の態様は、前記第1の態様の具体 例であり、第2の金属材料を可撓性プレートに対して第 1 の金属材料と同じく支持体側に形成し、さらに支持体 として絶縁材料からなるものを用いた例である。熱電対 の第1の金属材料側は第1の配線用導電膜及び第1の外 部接続用導電体を介して外部に接続可能であり、熱電対 の第2の金属材料側は第2の配線用導電膜及び第2の外 部接続用導電体を介して外部に接続可能である。なお、 第1の金属材料のみならず第2の金属材料も、可撓性プ レートの支持体側に形成されることから、製造時に、製 造途中で用いられ最後に除去される基板を除去する前に 形成することができる。したがって、第1の金属材料の みならず第2の金属材料の膜形成の際にも、リフトオフ 法などの露光装置を用いた精度の良い膜形成技術を採用 することができ、両者の重なり部分、すなわち、熱電対 の大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができ るとともに、熱電対の面積を小さくすることができる。

【0031】本発明の第6の態様によるカンチレバーは、前記第5の態様によるカンチレバーにおいて、前記第1及び第2の外部接続用導電体の各々は、前記支持体の前記可撓性プレート側の面に、前記可撓性プレートと重なる領域から前記可撓性プレートと重ならない領域にかけて形成された配線用導電膜であるものである。

【0032】前記第5の態様においては、第1及び第2の外部接続用導電体は例えば金属箔や金属線などの導電体であってもよいが、前記第6の態様のように、第1及び第2の外部接続用導電体として、支持体の面に形成された配線用導電膜を用いれば、例えば、後述する第10の態様による製造方法のような半導体製造技術を利用したパッチプロセスを用いて当該カンチレバーを量産することができ、当該カンチレバーを安価に提供することができる。

【 O O 3 3 】 本発明の第7の態様によるカンチレバーは、前記第1、第3乃至第6のいずれかの態様によるカンチレバーにおいて、前記支持体が可動イオンを含むガラス部材からなり、前記可撓性プレートと前記支持体とが陽極接合により接合されたものである。

【 O O 3 4 】この第7の態様のように、陽極接合を採用すると、可撓性プレートと支持体との間の接合が容易と

なり、好ましい。

【0035】本発明の第8の態様によるカンチレバー は、前記第4の態様によるカンチレパーを製造する方法 であって、(1)基板と該基板表面に形成された薄膜と 第1の金属膜とを有する構造体であって、前記薄膜が前 記可撓性プレートの形状に合わせてパターニングされる とともに前記探針に対応する位置に開口を有し、前記基 板が前記薄膜の前記開口下に前記探針の形状を転写する ための凹部を有し、前記第1の金属膜が前記凹部を覆う 領域に形成されるとともに該領域から前記薄膜上に延在 して前記第1の配線用導電膜の形状に合わせてパターニ ングされた、構造体を用意する工程と、(2)下面に前 記第1の外部配線用導電体の形状に合わせてパターニン グされた第2の金属膜が形成された絶縁部材を用意する 工程と、(3)前記第1の金属膜の一部と前記第2の金 属膜の一部とが重なって接触するように前記構造体と前 記絶縁部材とを位置合わせして、前記絶縁部材の下面を 前記薄膜の上面に接合する工程と、(4)前記基板を除 去する工程と、(5)前記基板の除去後に残った構造体 における前記基板が存在していた側の所定領域に、第3 の金属膜を形成する工程と、を備えたものである。

【0036】本発明の第9の態様によるカンチレバーの製造方法は、前記第8の態様による製造方法において、前記構造体を用意する前記工程は、前記基板表面に薄膜を形成する工程と、該薄膜に前記開口を形成する工程と、当該開口から露出した前記基板の部分をエッチングして前記基板における当該開口下に前記凹部としてのトレンチを形成する工程と、前記凹部を覆う前記領域に位置するとともに当該領域から前記薄膜上に延在するように前記第1の配線用導電膜の形状に合わせてパターニングされた前記第1の金属膜を形成する工程と、を有するものである。

【0037】本発明の第10の態様によるカンチレバー の製造方法は、前記第6の態様によるカンチレバーを製 造する方法であって、(1)基板と該基板表面に形成さ れた薄膜と第1及び第2の金属膜とを有する構造体であ って、前記薄膜が前記可撓性プレートの形状に合わせて パターニングされるとともに前記探針に対応する位置に 開口を有し、前記基板が前記薄膜の前記開口下に前記探 針の形状を転写するための凹部を有し、前記第1の金属 膜が前記凹部を覆う領域に形成されるとともに該領域か ら前記薄膜上に延在して前記第1の配線用導電膜の形状 に合わせてパターニングされ、前記第2の金属膜が前記 凹部において前記第1の金属膜と重なるように形成され るとともに当該重なり領域から前記薄膜上に延在して前 記第2の配線用導電膜の形状に合わせてパターニングさ れた、構造体を用意する工程と、(2)下面に前記第1 及び第2の外部配線用導電体の形状にそれぞれ合わせて パターニングされた第3及び第4の金属膜が形成された 絶縁部材を用意する工程と、(3)前記第1の金属膜の

一部と前記第3の金属膜の一部とが重なって接触するとともに前記第2の金属膜の一部と前記第4の金属膜の一部とが重なって接触するように前記構造体と前記絶縁部材とを位置合わせして、前記絶縁部材の下面を前記薄膜の上面に接合する工程と、(4)前記基板を除去する工程と、を備えたものである。

【0038】本発明の第11の態様によるカンチレパー の製造方法は、前記第10の態様による製造方法におい て、前記構造体を用意する前記工程は、前記基板表面に 薄膜を形成する工程と、該薄膜に前記開口を形成する工 程と、当該開口から露出した前記基板の部分をエッチン グして前記基板における当該開口下に前記凹部としての トレンチを形成する工程と、前記凹部を覆う前記領域に 位置するとともに当該領域から前記薄膜上に延在するよ うに前記第1の配線用導電膜の形状に合わせてパターニ ングされた前記第1の金属膜を形成する工程と、前記凹 部を覆う前記領域に位置するとともに当該領域から前記 薄膜上に延在するように前記第1の配線用導電膜の形状 に合わせてパターニングされた前記第1の金属膜を形成 する工程と、前記凹部において前記第1の金属膜と重な るように位置するとともに当該重なり領域から前記薄膜 上に延在するように前記第2の配線用導電膜の形状に合 わせてパターニングされた前記第2の金属膜を形成する 工程と、を有するものである。

【0039】本発明の第12の態様によるカンチレバーの製造方法は、前記第9又は第11の態様による製造方法において、前記構造体を用意する前記工程は、前記トレンチを形成する前記工程の後であって前記第1の金属膜を形成する前記工程の前に、前記基板の前記トレンチの内壁を熱酸化により急峻化させる工程を有するものである。

【0040】本発明の第13の態様によるカンチレバーの製造方法は、前記第8乃至第12のいずれかの態様による製造方法において、前記絶縁部材が可動イオンを含むガラス部材からなり、前記接合する工程は、前記絶縁部材の下面を前記薄膜の上面に陽極接合する工程であるものである。

【0041】前記第8乃至第13の態様による製造方法は、それぞれ前記第4又は第6の態様によるカンチレパーの製造方法の一例である。いずれの製造方法も、半導体製造技術を利用したパッチプロセスによりカンチレパーを製造することができ、量産することができカンチレパーを安価に製造することができる。前記第12の態様のように基板の前記トレンチの内壁を熱酸化により急峻化させる工程を備えていると、探針の先端部を一層先鋭化することができ、計測の分解能を向上させる上で好ましい。前記第13の態様のように、絶縁部材と薄膜との間の接合に陽極接合を用いると、その接合が容易となり、好ましい。

[0042]

【発明の実施の形態】以下、本発明によるカンチレバー 及びその製造方法について、図面を参照して詳細に説明 する。

【 0 0 4 3 】まず、本発明の第 1 の実施の形態によるカンチレバーについて、図 1 を参照して説明する。本実施の形態によるカンチレバーは、走査型熱計測顕微鏡及び走査型原子間力顕微鏡の両機能を達成する顕微鏡用のカンチレバーとして構成されている。

【 0 0 4 4 】図 1 (a) は本実施の形態によるカンチレバーを示す概略斜視図、図 1 (b) は図 1 (a) 中の C - C線に沿った概略断面図である。なお、図 1 (a) と図 1 (b) とでは上下が逆に示されているが、以下の説明では、上下は図 1 (b) に従うものとする。

【0045】本実施の形態によるカンチレバーは、図1に示すように、絶縁材料からなる可撓性プレート41と、該可撓性プレート41の先端側領域の下面に突設された探針42と、可撓性プレート41の基端側領域の上面に接合された絶縁材料からなる支持体43とを備えている。したがって、探針42及び支持体3は、可撓性プレート41に対して反対方向に突出している。

【0046】本実施の形態では、探針42は異なる種類の金属膜(金属材料)44,45で構成されており、当該探針42における金属膜44,45の接合が熱電対を構成している。もっとも、本発明では、探針42の全体が金属膜44,45で構成される必要はなく、探針42の一部のみが異なる種類の金属膜で構成されてもよい。なお、金属膜44は、可撓性プレート41において探針42に対応する部分に形成された開口から下方に突出している。

【0047】前記金属膜44は、熱電対の部分から連続して可撓性プレート41の上面(支持体43側の面)に形成されている。また、可撓性プレート41の上面には、金属膜44と電気的に接続されるとともに可撓性プレート41の基端側領域に延在する配線用導電膜46が形成されている。本実施の形態では、配線用導電膜46は、金属膜44がそのまま延びたものとして構成されている。もっとも、配線用導電膜46は、金属膜44と異なる金属材料で構成してもよいし、複数の膜を継ぎ足したようなものでもよいし、複数層からなる膜であってもよい。

【0048】前記金属膜45は、前記熱電対の部分から連続して可撓性プレート41の下面(探針42の側の面)に形成されている。また、可撓性プレート41の下面には、金属膜45と電気的に接続されるとともに可撓性プレート41の基端側領域に延在する配線用導電膜47が形成されている。本実施の形態では、配線用導電膜47は、金属膜45がそのまま延びたものとして構成されている。もっとも、配線用導電膜47は、金属膜45と異なる金属材料で構成してもよいし、複数層からなる膜であっ

てもよい。

【0049】支持体43の下面(可撓性プレート41側の面)には、可撓性プレート41と重なる領域から可撓性プレート41と重なる領域から可撓性プレート41と重ならない領域にかけて延在する金属膜からなる配線用導電膜48が形成されている。配線用導電膜48の前記重ならない領域における端部の部分は、外部との電気的接続のための電極パッド部48aとなっている。本実施の形態では、この配線用導電膜48が、一部が配線用導電膜46と電気的に接続されるように介在されるとともに他の一部が外部に導出された外部接続用導電体を構成している。もっとも、本発明では、当該外部接続用導電体として、例えば金属箔や金属線などの導電体を用いてもよい。

【0050】そして、配線用導電膜46と配線用導電膜 48とが接触して電気的に接続されるように、可撓性プ レート41と支持体43とが接合されている。本実施の 形態では、支持体43が可動イオンを含むガラス材料 (例えば、ホウ珪酸ガラス) からなり、可撓性プレート 41と支持体43とが陽極接合により接合されている。 もっとも、本発明では、支持体43は他の絶縁材料で構 成してもよく、可撓性プレート41と支持体43との間 の接合は必ずしも陽極接合に限定されるものではない。 なお、前述したようなガラス材料としては、具体的に は、パイレックスガラス(商品名)を挙げることができ る。なお、本実施の形態では、このように支持体43と して絶縁材料からなるものが用いられているが、本発明 では、支持体43として金属等の導電材料からなるもの を用いてもよい。この場合、配線用導電膜48が除去さ れ、支持体43と配線用導電膜46とが電気的に接続さ れるように、可撓性プレート41と配線用導電膜46と が接合される。

【0051】次に、図1に示すカンチレバーの製造方法の一例について、図2を参照して説明する。図2は、図1に示すカンチレバーの製造工程の一例を示す概略断面図である。

【0052】まず、基板材料として(100)面方位の直径3インチ、厚さ250μmのシリコン基板50を用い、LPCVD法(減圧CVD法)等により基板50の両面に厚さ700nmの窒化珪素膜51,52を成膜する(窒化珪素膜51は図1中の可撓性プレート41に相当)。次に、リソグラフィー法及びドライエッチングすることが見いて上面の窒化珪素膜51をパターニングすることを用いて上面の窒化珪素膜51をパターニングすることを用いて上面の窒化珪素膜51の所定箇所に、基板50の表によって、窒化珪素膜51の所定箇所に、基板50の表では、2000のでは、複数のカンチレバーを同時に製造するものであり、開口51 aは同時に製造しようとするカンチレバーの数に対応する数だけ形成される。なお、開口51 aのパターン形状、大きさ、数量は任意に設定することが可能である。次に、この基板を水酸化カリウム(KOH)水溶液又はテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイ

ド(TMAH)水溶液などのシリコン用のエッチング液に浸漬し、窒化珪素膜51,52をマスクとし、開口51aから露出した基板50の部分を異方性エッチングして、開口51a下にトレンチ50aを形成する(図2(a))。トレンチ50aは、シリコン(111)面により構成され、四角錐状の凹部になる。本例では、トレンチ50aが前記探針42の形状を転写するための凹部となる。

【0053】次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法を用いて、上面の窒化珪素膜51を可撓性プレート41の形状に合わせてパターニングするとともに、下面の窒化珪素膜52を除去する(図2(b))。

【0054】その後、図2(b)に示す状態の基板上における、トレンチ50aを覆う領域及び配線用導電膜46に相当する領域に、金属膜53(図1中の金属膜44に相当)をリフトオフ法によりパターニングする(図2(c))。金属膜53として、例えば、ニクロム(NiCr)を用いることができる。

【0055】なお、図2(b)を参照して説明した窒化 珪素膜51をパターニングするとともに窒化珪素膜52 を除去する工程と、図2(c)を参照して説明した金属 膜53を形成する工程とは、逆の順序で行ってもよい。 【0056】以上の工程は、図2(c)に示す構造体を 用意する工程を構成しているが、図2(c)に示す構造 体を用意する工程は必ずしもこのような各工程によるも のに限定されるものではない。

【0057】一方、下面に前記配線用導電膜48の形状に合わせてパターニングされた金などの金属膜54(配線用導電膜48に相当)が形成されたパイレックスガラス部材55(図1中の支持体43に相当)を用意する(図2(d))。本実施の形態では、パイレックスガラス部材55として、板状のものが用いられ、後述する陽極接合により不要部分が接合されるのを避けるための溝55aが、予め下面にダイシングソーによる加工によって形成されている。換言すれば、パイレックスガラス部材55は、複数のカンチレバー分の前記支持体43とおるべき部分の間が、溝55aが形成されている。なお、溝55aが形成されている部分には、分離用の溝(図示せず)が形成されている。

【0058】次に、図2(c)に示す構造体の金属膜53の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金属膜54の一部とが重なって接触するように前記構造体と前記パイレックスガラス部材55とを位置合わせして、パイレックスガラス部材55の下面を前記構造体の窒化珪素膜51の上面に陽極接合する(図2(d))。このとき、金属膜53の一部と金属膜54の一部とが圧着されて電気的に接続されることとなる。

【0059】次いで、パイレックスガラス部材55における前記溝55が形成されている部分をダイシングソー

による加工によって切除する。ただし、前記分離用溝が 形成されている列及び各列の端部同士に関しては、前記 切除は行わない。次に、この状態の構造体をKOH水溶 液又はTMAH水溶液に浸漬して基板50を除去する。 前記切除が前述したように完全には行われないことか ら、この状態においても個々のカンチレバーは連結され ている(図2にはその連結状態は示していない。)。次 いで、この状態の構造体の探針側に、部分的に開口を有 した金属シートをマスキング体として、蒸着等により、 厚さ50nm程度のTi等の金属膜58(図1中の金属 膜45に相当)を、部分的に成膜する(図2(e))。 最後に、前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーに 分離する。これにより、図1に示すカンチレバーが完成 する。もっとも、連結されたままのカンチレバーを計測 者に供給し、計測者が前記分離用溝を利用して個々のカ ンチレバーに分離するようにしてもよい。

【0060】図1に示すカンチレバーでは、前述した説明からわかるように、熱電対の大きさ及び位置が前述した基板50上に形成された窒化珪素膜51の開口51aの大きさ及び位置で決まることになる。当該開口51aは、前述したように、リソグラフィー法(露光装置を用する)及びドライエッチング法を用いて形成することができる。このため、前記開口51aの大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができるとともに、開口51aの面積を小さくすることが可能である。したがって、熱電対の大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができる。その結果、図1に示すカンチレバーでは、試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能が高くなる。

【0061】また、図1に示すカンチレバーでは、探針42及び支持体43が可撓性プレート41に対して反対方向に突出している。したがって、図10(b)の場合と同様に、計測時に支持体43の角部が試料に当たるようなことはなく、可撓性プレー41における支持体43が接合されていない部分(すなわち、レバー部)を短くして当該カンチレバーの共振周波数を高くすることができ、高速走査を実現することができる。

【0062】さらに、図1に示すカンチレバーでは、図2を参照して説明したような半導体製造技術を利用したバッチプロセスを用いて当該カンチレバーを量産することができ、当該カンチレバーを安価に提供することができる。

【0063】次に、図1に示すカンチレバーの製造方法の他の例について、図3を参照して説明する。図3は、図1に示すカンチレバーの製造工程の他の例を示す概略断面図である。図3において、図2中の要素と同一又は対応する要素には同一符号を付している。

【0064】まず、基板材料として(100)面方位の 直径3インチ、厚さ250μmのシリコン基板50を用

い、LPCVD法(減圧CVD法)等により基板50の 両面に厚さ700nmの窒化珪素膜51,52を成膜す る(窒化珪素膜51は図1中の可撓性プレート41に相 当)。次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法 を用いて上面の窒化珪素膜51をパターニングすること によって、窒化珪素膜51の所定箇所に、基板50の表 面を露出させる四角形状の開口51 aを形成する。本例 においても、複数のカンチレバーを同時に製造するもの であり、開口51aは同時に製造しようとするカンチレ パーの数に対応する数だけ形成される。なお、開口51 aのパターン形状、大きさ、数量は任意に設定すること が可能である。次に、この基板を水酸化カリウム(KO H) 水溶液又はテトラメチルアンモニウムハイドロオキ サイド(TMAH)水溶液などのシリコン用のエッチン グ液に浸漬し、窒化珪素膜51,52をマスクとし、開 ロ51aから露出した基板50の部分を異方性エッチン グして、開口51a下にトレンチ50aを形成する(図 3(a))。トレンチ50aは、シリコン(111)面 により構成され、四角錐状の凹部になる。本例では、ト レンチ50aは、シリコン(111)面により構成さ れ、四角錐状の凹部になる。

【0065】次いで、図3(a)に示す状態の基板を酸素雰囲気中で加熱し、露出した基板50のトレンチ50 aの内壁を熱酸化(ウエット酸化、ドライ酸化など、いずれの形式の熱酸化でもよい)させ、酸化珪素膜56を形成する(図3(b))。酸化はシリコン結晶のコーナー部では遅く進むので、特にトレンチ50aの底部付近すなわち四角錐の先端部では急峻となる。本例では、この急峻化されたトレンチ50aが探針42の形状を転写するための凹部となる。

【0066】次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法を用いて、上面の窒化珪素膜51を可撓性プレート41の形状に合わせてパターニングするとともに、下面の窒化珪素膜52を除去する(図3(c))。

【0067】その後、図3(c)に示す状態の基板上における、急峻化されたトレンチ50aを覆う領域及び配線用導電膜46に相当する領域に、金属薄膜53(図1中の金属膜44に相当)をリフトオフ法によりパターニングする(図3(d))。

【0068】以上の工程は、図3(d)に示す構造体を 用意する工程を構成しているが、図3(d)に示す構造 体を用意する工程は必ずしもこのような各工程によるも のに限定されるものではない。

【0069】一方、下面に前記配線用導電膜48の形状に合わせてパターニングされた金などの金属膜54(配線用導電膜48に相当)が形成されたパイレックスガラス部材55(図1中の支持体43に相当)を用意する(図3(e))。本実施の形態では、パイレックスガラス部材55として、板状のものが用いられ、後述する陽極接合により不要部分が接合されるのを避けるための溝

55aが、予め下面にダイシングソーによる加工によって形成されている。換言すれば、パイレックスガラス部材55は、複数のカンチレバー分の前記支持体43となるべき部分の間が、溝55aが形成されている部分によって架橋され、全体として板状をなしている。なお、溝55aが形成されている部分には、分離用の溝(図示せず)が形成されている。

【0070】次に、図3(d)に示す構造体の金属膜53の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金属膜54の一部とが重なって接触するように前記構造体と前記パイレックスガラス部材55とを位置合わせして、パイレックスガラス部材55の下面を前記構造体の窒化珪素膜51の上面に陽極接合する(図3(e))。このとき、金属膜53の一部と金属膜54の一部とが圧着されて電気的に接続されることとなる。

【0071】次いで、パイレックスガラス部材55にお ける前記溝55が形成されている部分をダイシングソー による加工によって切除する。ただし、前記分離用溝が 形成されている列及び各列の端部同士に関しては、前記 切除は行わない。その後、この状態の構造体をKOH水 溶液又はTMAH水溶液に浸漬して基板50及び酸化珪 素膜56を除去する。前記切除が前述したように完全に は行われないことから、この状態においても個々のカン チレバーは連結されている(図2にはその連結状態は示 していない。)。次に、この状態の構造体の探針側に、 部分的に開口を有した金属シートをマスキング体とし て、蒸着等により、厚さ50nm程度のTi等の金属膜 58(図1中の金属膜45に相当)を、部分的に成膜す る(図3(f))。最後に、前記分離用溝を利用して個 々のカンチレパーに分離する。これにより、図1に示す カンチレバーが完成する。もっとも、連結されたままの カンチレバーを計測者に供給し、計測者が前記分離用溝 を利用して個々のカンチレバーに分離するようにしても よい。

【0072】図3を参照して説明した製造方法により得られたカンチレバーでは、探針2の形状を転写するための凹部が急峻化されたトレンチ50aとなるので、図2を参照して説明した製造方法により製造したカンチレバーに比べて、探針43の先端部が一層先鋭化され、計測の分解能が向上する。

【0073】次に、本発明の第2の実施の形態によるカンチレバーについて、図4を参照して説明する。本実施の形態によるカンチレバーも、走査型熱計測顕微鏡及び走査型原子間力顕微鏡の両機能を達成する顕微鏡用のカンチレバーとして構成されている。

【0074】図4(a)は本実施の形態によるカンチレバーを示す概略斜視図、図4(b)は図4(a)中のDーD線に沿った概略断面図である。なお、図4(a)と図4(b)とでは上下が逆に示されているが、以下の説明では、上下は図4(b)に従うものとする。図4にお

いて、図1中の要素と同一又は対応する要素には同一符号を付し、その重複した説明は省略する。

【0075】本実施の形態によるカンチレパーが図1に示すカンチレパーと異なる所は、以下の点である。

【0076】本実施の形態では、図1中の金属膜45 (したがって、配線用導電膜47も)が除去され、代わ りに、金属膜44とは異なる種類の金属膜145、配線 用導電膜147及び配線用導電膜148が追加されてい る。

【0077】すなわち、探針42は、前記金属膜44と、該金属膜44上に形成された金属膜145で構成されており、当該探針42における金属膜44,145の接合が熱電対を構成している。金属膜145は、探針42の箇所でのみ金属膜44と重なっている。金属膜145は、熱電対の部分から連続して可撓性プレート41の上面には、金属膜145と電気的に接続されるとともに可撓性プレート41の基端側領域に延在する前記配線用導電膜147が形成されている。を実施の形態では、配線用導電膜147は、金属膜145とのでもよいし、複数層からなる膜であってもよい。複数層からなる膜であってもよい。

【0078】支持体43の下面(可撓性プレート41側の面)には、可撓性プレート41と重なる領域から可撓性プレート41と重なる領域から可撓性プレート41と重ならない領域にかけて延在する金属膜からなる配線用導電膜148が形成されている。配線用導電膜148の前記重ならない領域における端部の部分は、外部との電気的接続のための電極パッド部148 aとなっている。本実施の形態では、この配線用導電膜147と電気的に接続されるように介在されるとともに他の一部が外部に導出された外部接続用導電体を構成している。もっとも、本発明では、当該外部接続用導電体として、例えば金属箔や金属線などの導電体を用いてもよい。

【0079】そして、配線用導電膜147と配線用導電膜148とが接触して電気的に接続されるように、可撓性プレート41と支持体43とが接合されている。本実施の形態では、支持体43が可動イオンを含むガラス材料(例えば、ホウ珪酸ガラス)からなり、可撓性プレート41と支持体43とが陽極接合により接合されている。もっとも、本発明では、支持体43は他の絶縁材料で構成してもよく、可撓性プレート41と支持体43との間の接合は必ずしも陽極接合に限定されるものではない。

【0080】次に、図4に示すカンチレバーの製造方法の一例について、図5を参照して説明する。図5は、図4に示すカンチレバーの製造工程の一例を示す概略断面図である。図5において、図2中の要素と同一又は対応

する要素には同一符号を付している。

【0081】まず、基板材料として(100)面方位の 直径3インチ、厚さ250μmのシリコン基板50を用 い、LPCVD法(減圧CVD法)等により基板50の 両面に厚さ700nmの窒化珪素膜51,52を成膜す る(窒化珪素膜51は図4中の可撓性プレート41に相 当)。次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法 を用いて上面の窒化珪素膜51をパターニングすること によって、窒化珪素膜51の所定箇所に、基板50の表 面を露出させる四角形状の開口51aを形成する。本例 では、複数のカンチレバーを同時に製造するものであ り、開口51aは同時に製造しようとするカンチレバー の数に対応する数だけ形成される。なお、開口51aの パターン形状、大きさ、数量は任意に設定することが可 能である。次に、この基板を水酸化カリウム(KOH) 水溶液又はテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイ ド(TMAH)水溶液などのシリコン用のエッチング液 に浸漬し、窒化珪素膜51,52をマスクとし、開口5 1 aから露出した基板50の部分を異方性エッチングし て、開口51a下にトレンチ50aを形成する(図5 (a))。トレンチ50aは、シリコン(111)面に より構成され、四角錐状の凹部になる。本例では、トレ ンチ50 aが前記探針42の形状を転写するための凹部 となる。

【0082】次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法を用いて、上面の窒化珪素膜51を可撓性プレート41の形状に合わせてパターニングするとともに、下面の窒化珪素膜52を除去する(図5(b))。

【0083】その後、図5(b)に示す状態の基板上における、トレンチ50aを覆う領域及び配線用導電膜46に相当する領域に、ニクロム(NiCr)等の金属膜53(図4中の金属膜44に相当)をリフトオフ法によりパターニングする。次いで、この状態の基板上における、トレンチ50aにおいて金属膜53と重なる領域及び当該重なり領域から窒化珪素膜51上に延在する前記配線用導電膜147に相当する領域に、Ti等の金属膜245(図4中の金属膜145に相当)をリフトオフ法によりパターニングする(図5(c))。

【0084】以上の工程は、図5(c)に示す構造体を 用意する工程を構成しているが、図5(c)に示す構造 体を用意する工程は必ずしもこのような各工程によるも のに限定されるものではない。

【0085】一方、下面に前記配線用導電膜48,148の形状に合わせてパターニングされた金などの金属膜54(配線用導電膜48,148に相当)が形成されたパイレックスガラス部材55(図4中の支持体43に相当)を用意する(図5(d))。本実施の形態では、パイレックスガラス部材55として、板状のものが用いられ、後述する陽極接合により不要部分が接合されるのを避けるための溝55aが、予め下面にダイシングソーに

よる加工によって形成されている。換言すれば、パイレックスガラス部材55は、複数のカンチレバー分の前記支持体43となるべき部分の間が、溝55aが形成されている部分によって架橋され、全体として板状をなしている。なお、溝55aが形成されている部分には、分離用の溝(図示せず)が形成されている。

【0086】次に、図5(c)に示す構造体の金属膜53の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金属膜54の一部とが重なって接触するとともに、図5

(c) に示す構造体の金属膜245の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金属膜54の他の一部とが重なって接触するように、前記構造体と前記パイレックスガラス部材55とを位置合わせして、パイレックスガラス部材55の下面を前記構造体の窒化珪素膜51の上面に陽極接合する(図5(d))。このとき、金属膜53の一部と金属膜54の一部とが圧着されて電気的に接続されるとともに、金属膜245の一部と金属膜54の他の一部とが圧着されて電気的に接続されることとなる。

【0087】次いで、パイレックスガラス部材55における前記溝55が形成されている部分をダイシングソーによる加工によって切除する。ただし、前記分離用溝が形成されている列及び各列の端部同士に関しては、前記切除は行わない。次に、この状態の構造体をKOH水溶液又はTMAH水溶液に浸漬して基板50を除去する。前記切除が前述したように完全には行われないことから、この状態においても個々のカンチレバーは連結されている(図5にはその連結状態は示していない。)。最後に、前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーに分離する。これにより、図4に示すカンチレバーを計測者に供給し、計測者が前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーを計測者に供給し、計測者が前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーに分離するようにしてもよい。

【0088】図4に示すカンチレバーでは、前述した説明からわかるように、金属膜46,145(すなわち、金属膜53,245)の膜形成の際に、リフトオフ法などの露光装置を用いた精度の良い膜形成技術を採用することができ、両者の重なり部分、すなわち、熱電対の大きさ及び位置を極めて精度良く形成することができる。したがって、熱電対の両積を小さくすることができるとしたがって、熱電対の両積を小さくすることができるとともに、熱電対の面積を小さくすることができるとともに、熱電対の面積を小さくすることができる。その結果、図4に示すカンチレバーでは、試料表面の温度分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能が高くなる。

【0089】また、図4に示すカンチレバーでは、探針42及び支持体43が可撓性プレート41に対して反対方向に突出している。したがって、図10(b)の場合と同様に、計測時に支持体43の角部が試料に当たるようなことはなく、可撓性プレー41における支持体43

が接合されていない部分(すなわち、レバー部)を短く して当該カンチレバーの共振周波数を高くすることがで き、高速走査を実現することができる。

【0090】さらに、図4に示すカンチレバーでは、図5を参照して説明したような半導体製造技術を利用したバッチプロセスを用いて当該カンチレバーを量産することができ、当該カンチレバーを安価に提供することができる。

【0091】次に、図4に示すカンチレバーの製造方法の他の例について、図6を参照して説明する。図6は、図4に示すカンチレバーの製造工程の他の例を示す概略断面図である。図6において、図5中の要素と同一又は対応する要素には同一符号を付している。

【〇〇92】まず、基板材料として(100)面方位の 直径3インチ、厚さ250µmのシリコン基板50を用 い、LPCVD法(減圧CVD法)等により基板50の 両面に厚さ700mmの窒化珪素膜51,52を成膜す る(窒化珪素膜51は図4中の可撓性プレート41に相 当)。次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法 を用いて上面の窒化珪素膜51をパターニングすること によって、窒化珪素膜51の所定箇所に、基板50の表 面を露出させる四角形状の開口51aを形成する。本例 においても、複数のカンチレパーを同時に製造するもの であり、開口51aは同時に製造しようとするカンチレ パーの数に対応する数だけ形成される。なお、開口51 aのパターン形状、大きさ、数量は任意に設定すること が可能である。次に、この基板を水酸化カリウム(KO H)水溶液又はテトラメチルアンモニウムハイドロオキ サイド(TMAH)水溶液などのシリコン用のエッチン グ液に浸漬し、窒化珪素膜51,52をマスクとし、開 口51aから露出した基板50の部分を異方性エッチン グして、開口51a下にトレンチ50aを形成する(図 6 (a))。トレンチ50aは、シリコン(111)面 により構成され、四角錐状の凹部になる。本例では、ト レンチ50aは、シリコン(111)面により構成さ れ、四角錐状の凹部になる。

【0093】次いで、図6(a)に示す状態の基板を酸素雰囲気中で加熱し、露出した基板50のトレンチ50 aの内壁を熱酸化(ウエット酸化、ドライ酸化など、いずれの形式の熱酸化でもよい)させ、酸化珪素膜56を形成する(図6(b))。酸化はシリコン結晶のコーナー部では遅く進むので、特にトレンチ50aの底部付近すなわち四角錐の先端部では急峻となる。本例では、この急峻化されたトレンチ50aが探針42の形状を転写するための凹部となる。

【0094】次に、リソグラフィー法及びドライエッチング法を用いて、上面の窒化珪素膜51を可撓性プレート41の形状に合わせてパターニングするとともに、下面の窒化珪素膜52を除去する(図6(c))。

【0095】その後、図6(c)に示す状態の基板上に

おける、急峻化されたトレンチ50aを覆う領域及び配線用導電膜46に相当する領域に、ニクロム(NiCr)等の金属薄膜53(図4中の金属膜44に相当)をリフトオフ法によりパターニングする。次いで、この状態の基板上における、急峻化されたトレンチ50aにおいて金属膜53と重なる領域及び当該重なり領域から窒化珪素膜51上に延在する前記配線用導電膜147に相当する領域に、Ti等の金属膜245(図4中の金属膜145に相当)をリフトオフ法によりパターニングする(図6(d))。

【0096】以上の工程は、図6(d)に示す構造体を 用意する工程を構成しているが、図3(d)に示す構造 体を用意する工程は必ずしもこのような各工程によるも のに限定されるものではない。

【0097】一方、下面に前記配線用導電膜48,148の形状に合わせてパターニングされた金などの金属膜54(配線用導電膜48,148に相当)が形成されたパイレックスガラス部材55(図4中の支持体43に相当)を用意する(図6(e))。本実施の形態では、パイレックスガラス部材55として、板状のものが用いられ、後述する陽極接合により不要部分が接合されるのを避けるための溝55aが、予め下面にダイシングソーによる加工によって形成されている。換言すれば、パイレックスガラス部材55は、複数のカンチレバー分の前記支持体43となるべき部分の間が、溝55aが形成されている部分によって架橋され、全体として板状をなしている。なお、溝55aが形成されている部分には、分離用の溝(図示せず)が形成されている。

【0098】次に、図6(d)に示す構造体の金属膜5 3の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金 属膜54の一部とが重なって接触するとともに、図6

(d)に示す構造体の金属膜245の一部と前記パイレックスガラス部材55の下面の金属膜54の他の一部とが重なって接触するように、前記構造体と前記パイレックスガラス部材55とを位置合わせして、パイレックスガラス部材55の下面を前記構造体の窒化珪素膜51の上面に陽極接合する(図6(e))。このとき、金属膜53の一部と金属膜54の一部とが圧着されて電気的に接続されるとともに、金属膜245の一部と金属膜54の他の一部とが圧着されて電気的に接続されることとなる。

【0099】次いで、パイレックスガラス部材55における前記溝55が形成されている部分をダイシングソーによる加工によって切除する。ただし、前記分離用溝が形成されている列及び各列の端部同士に関しては、前記切除は行わない。次に、この状態の構造体をKOH水溶液又はTMAH水溶液に浸漬して基板50を除去する。前記切除が前述したように完全には行われないことから、この状態においても個々のカンチレバーは連結されている(図6にはその連結状態は示していない。)。最

後に、前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーに分離する。これにより、図4に示すカンチレバーが完成する。もっとも、連結されたままのカンチレバーを計測者に供給し、計測者が前記分離用溝を利用して個々のカンチレバーに分離するようにしてもよい。

【 0 1 0 0 】図 6 を参照して説明した製造方法により得られたカンチレバーでは、探針 2 の形状を転写するための凹部が急峻化されたトレンチ 5 0 a となるので、図 5 を参照して説明した製造方法により製造したカンチレバーに比べて、探針 4 3 の先端部が一層先鋭化され、計測の分解能が向上する。

【 O 1 O 1 】以上、本発明の各実施の形態について説明 したが、本発明はこれらの実施の形態に限定されるもの ではない。

[0102]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 熱電対の大きさ及び位置の精度を高めて試料表面の温度 分布や熱伝導率分布の計測の精度及び分解能を高めるこ とができること、及び、探針及び支持体が可撓性プレー トに対して反対方向に突出することにより共振周波数を 高めることができ高速走査を可能とすること、という条 件を同時に満たすカンチレパー、並びにその製造方法を 提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態によるカンチレバーを示す図であり、図1(a)はその概略斜視図、図1(b)は図1(a)中のC-C線に沿った概略断面図である。

【図2】図1に示すカンチレパーの製造工程の一例を示す概略断面図である。

【図3】図1に示すカンチレバーの製造工程の他の例を示す概略断面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態によるカンチレバーを示す図であり、図4(a)は本実施の形態によるカンチレバーを示す概略斜視図、図4(b)は図4(a)中のD-D線に沿った概略断面図である。

【図5】図4に示すカンチレバーの製造工程の一例を示す概略断面図である。

【図6】図4に示すカンチレパーの製造工程の他の例を示す概略断面図である。

【図7】従来のカンチレバーの一例を示す図であり、図7(a)はその概略斜視図、図7(b)は図7(a)中のA-A線に沿った概略断面図である。

【図8】図7に示すカンチレバーの製造工程の一例を示す概略断面図である。

【図9】従来のカンチレバーの他の例を示す図であり、 図9(a)はその概略断面図、図9(b)は図9(a) 中のB-B矢視概略平面図である。

【図10】図7に示すカンチレパー及び図9に示すカン チレパーにより試料表面を計測している様子を模式的に 示す概略断面図である。

【符号の説明】

41 可撓性プレート

42 探針

43 支持体

44,45 金属膜

46, 47, 48, 145, 147, 148 配線用導

電膜

50 基板

51,52 窒化珪素膜

50a トレンチ

51a 開口

53, 54, 58, 245 金属膜

55 パイレックスガラス部材

56 酸化珪素膜

【図1】

